



# ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA 安裝和使用手冊



第一版 (2022 年 2 月)

© Copyright Lenovo 2022.

有限及限制權利注意事項：倘若資料或軟體係依據美國聯邦總務署 (General Services Administration, GSA) 的合約交付，其使用、重製或揭露須符合合約編號 GS-35F-05925 之規定。

# 目錄

第 1 章：概觀 .....	4
作業系統支援 .....	4
PCIe 主機介面 .....	4
儲存體介面功能 .....	5
配接卡特性 .....	5
第 2 章：配接卡安裝指示 .....	7
第 3 章：標記、認證、合規性和安全特性 .....	9
標記、認證和合規性 .....	9
安全特性 .....	10
附錄 A：聲明 .....	11
商標 .....	11

# 第 1 章：概觀

ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA 是一款以 SAS3816 控制器為基礎的高效能儲存體配接卡，可為 SAS/SATA 背板提供 LED 管理支援。此配接卡提供下列儲存體介面資料傳送速率：

- 每個實體層 12Gb/s、6Gb/s 和 3Gb/s 的 SAS 資料傳送速率
- 每個實體層 6Gb/s 和 3Gb/s 的 SATA 資料傳送速率

下表彙總主要的配接卡功能。

表 1：配接卡功能

配接卡	440-16i
連接埠	16 個內部
I/O 處理器	SAS3816
尺寸外型	LP-MD2
儲存體介面接頭	兩個 SFF-8654 x8
主機介面	x8 PCIe 4.0
儲存體介面	SAS 和 SATA

## 作業系統支援

配接卡支援下列清單中的作業系統。

- Microsoft Windows
- VMware vSphere/ESXi
- Red Hat Enterprise Linux
- SuSE Linux
- Ubuntu Linux
- Citrix XenServer
- CentOS Linux
- Debian Linux
- Oracle Enterprise Linux
- Fedora
- FreeBSD

請造訪 <http://support.lenovo.com>，並下載配接卡的最新韌體和驅動程式。

## PCIe 主機介面

配接卡的 PCIe 4.0 主機介面提供高達 128 GT/s（每通道 16 GB/s）的最大傳輸和接收速率。控制器使用封包式通訊協定，透過序列交互連接進行通訊。其他 PCIe 主機介面功能如下：

- 八通道 PCIe 主機介面
- PCIe 熱插拔
- 電源管理
  - 支援 *PCI 匯流排電源管理介面規格修訂版 1.2*
  - 在無鏈結活動時將鏈結置於省電模式，藉以支援作用中狀態的電源管理（包括 L0 狀態）
- 錯誤處理
- 每個插腳有負荷低且延遲低的高頻寬

- 通道反轉和極性轉換
- 單一實體層（單通道）鏈結在每個方向上的傳送速率分別為 16 GT/s、8 GT/s、5 GT/s 和 2.5 GT/s
- 八通道彙總頻寬高達 16 GB/s (16,000 MB/s)
- 支援 x8、x4、x2 和 x1 鏈結寬度

## 儲存體介面功能

配接卡的儲存體介面支援使用 SAS 與 SATA 裝置進行並行作業，以提供任何儲存環境都適用的全功能解決方案。

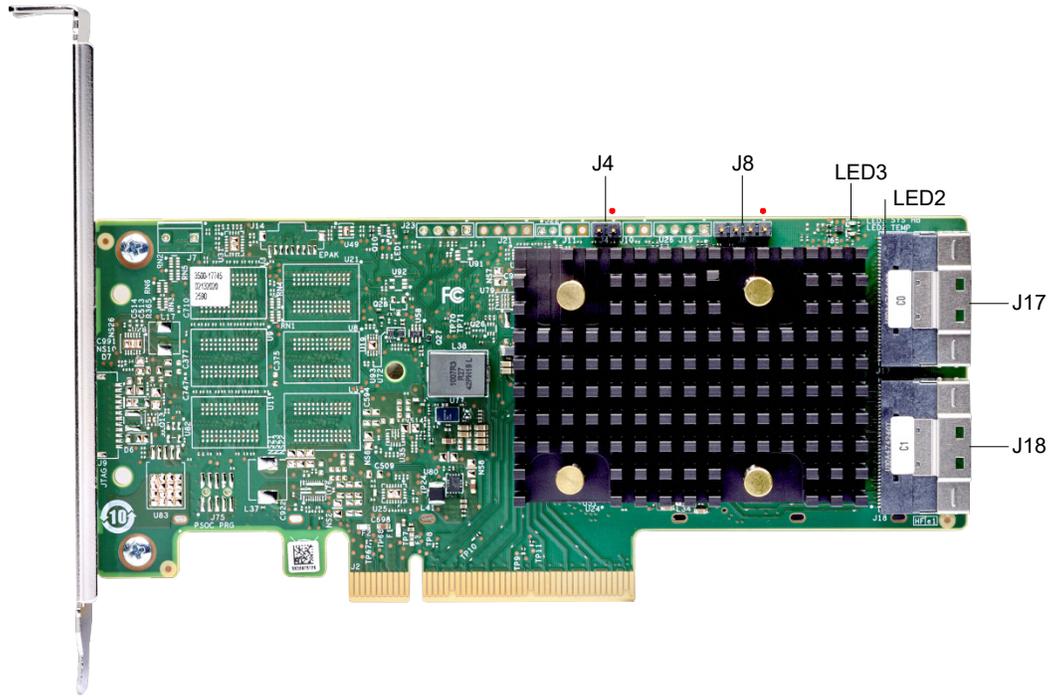
- SAS 功能：
  - 以 12Gb/s、6Gb/s 和 3Gb/s 的速率傳送 SAS 資料
  - 在所有 SAS 實體層上採用 DataBolt 技術以改善效能
  - 序列、點對點、企業級儲存體介面
  - 包含多個實體層的寬連接埠
  - 包含單一實體層的窄連接埠
  - SAS 實體層電源管理
  - 使用 SCSI 資訊單元傳送資料
  - T10 資料保護管理
  - 支援持續性連線功能
  - 支援 SPL-3 起始關閉功能
  - 可配置的 Rx 與 Tx 極性轉換
  - 可配置的實體層與磁碟對映
  - 可配置 SSC
- SATA 介面功能：
  - 以 6Gb/s 和 3Gb/s 的速率傳送 SATA 和 STP 資料
  - 透過一個擴充器對多個 SATA 目標定址

## 配接卡特性

配接卡為 6.127 吋 x 2.712 吋（155.65 公釐 x 68.90 公釐）的主機板。配接卡上下的元件高度皆符合 PCIe 規格。

下圖顯示配接卡的接頭和 LED 位置。圖中每個排座和接頭附近的紅色圓形識別插腳 1。

圖 1：ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA 的卡片佈置



下表說明配接卡上的接頭。

表 2：排座和接頭

接頭	類型	說明
J2	標準邊緣卡接頭	配接卡和主機系統之間的儲存體介面。 此接頭透過 PCIe 介面提供電源給主機板以及已連接至智慧型平台管理介面 (IPMI) I <sup>2</sup> C 匯流排的 I <sup>2</sup> C 介面。
J4	預設 SBR 排座	2 插腳接頭。保留。
J8	機載序列 UART 接頭	4 插腳接頭。保留。
J17、J18	儲存體介面接頭	兩個 SFF-8654 8 埠內部接頭。 用纜線將配接卡連接至儲存裝置。

下表說明配接卡的 LED。

表 3：LED 名稱

LED	類型	說明
LED2	黃色 IOC 過熱	保持亮燈以指出 SAS3816 IOC 溫度感應器超過溫度臨界值。裝置在適當溫度範圍內時，此 LED 會熄滅。
LED3	綠色系統活動訊號	表示 SAS3816 IOC 運作正常。

## 第 2 章：配接卡安裝指示

本章提供有關如何安裝配接卡的詳細指示。若要安裝配接卡，請遵循下列步驟：

### 1. 打開配接卡的包裝。

打開包裝並取出配接卡。檢查配接卡是否損壞。如果出現損壞，請聯絡 **Lenovo** 或轉銷商支援代表。

#### 注意

為避免資料遺失的風險，請在變更系統配置之前備份您的資料。

### 2. 關閉系統的電源。

關閉電腦電源，並拔除 AC 電源線。卸下電腦機殼。如需相關指示，請參閱系統文件。安裝配接卡之前，請確定已中斷電腦與電源及任何網絡的連接。



#### 警告

將您要安裝配接卡的電腦與電源供應器以及與網路中斷連接，否則可能有損壞系統或遭受電擊的風險。

### 3. 仔細查看配接卡接頭。

### 4. 檢查配接卡上的裝載托架。

如果系統有需要，請使用提供的半高托架更換配接卡隨附的全高裝載托架。完成下列步驟以連接半高托架。

- 使用 **ESD Safe** 防靜電 1 號十字螺絲起子，將連接全高托架到主機板的兩個十字螺絲拆下。旋開兩顆分別位於主機板上緣和下緣的螺絲。避免讓螺絲起子或托架觸碰到任何主機板元件。
- 卸下全高托架。請勿損壞配接卡。
- 將配接卡置於半高托架頂端。放置托架，讓卡樁中的螺絲孔對準主機板的開口。
- 使用 **ESD Safe** 防靜電 1 號十字扭矩螺絲起子，鎖緊至最大  $4.8 \pm 0.5$  英寸磅的扭矩。裝回兩個在步驟 a 中拆下的十字螺絲。

#### 注意

超過此扭矩規格可能會損壞主機板、接頭或螺絲，並且可能造成主機板保固失效。

#### 注意

因更改托架而對主機板造成的損壞可能會使主機板保固失效。沒有連同主機板上裝載的托架一起退回的配接卡，將會以未經退貨授權 (RMA) 處理的方式退回。

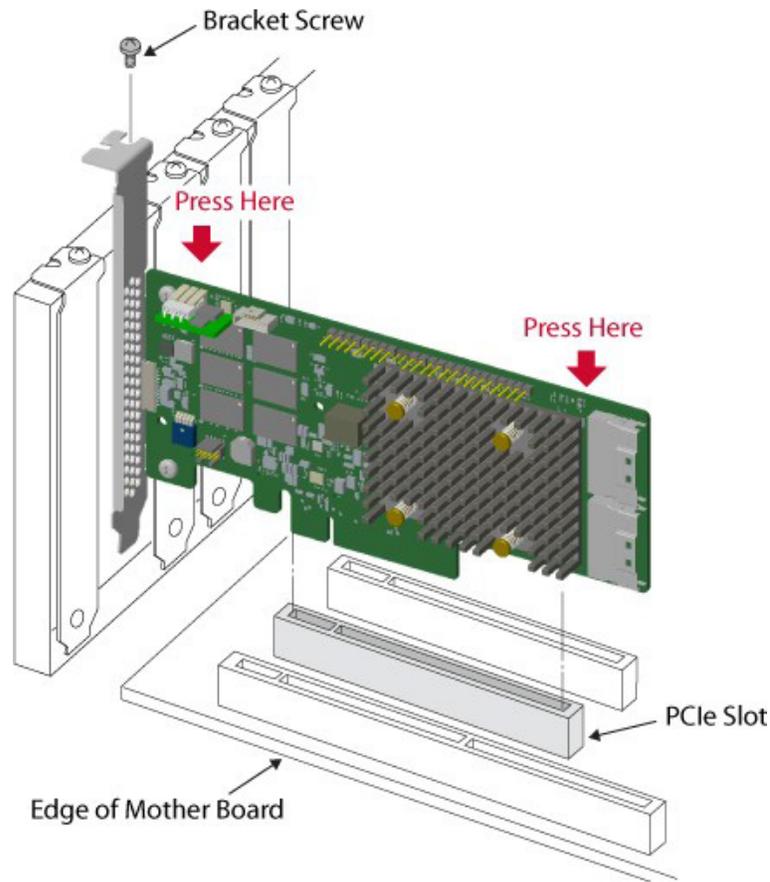
### 5. 將配接卡插入可用的 PCIe 插槽。選擇 PCIe 插槽，然後將配接卡的 PCIe 匯流排接頭對準插槽，如下圖所示。輕輕但穩固地向下按壓，以確保配接卡正確插入插槽中。使用托架螺絲將托架固定到電腦機箱上。

請參閱 [ThinkSystem 伺服器文件中心](#)、選取您的產品，然後檢閱「安裝伺服器硬體選配產品」一節以取得詳細指示。

#### 附註

配備 x8 主機介面的配接卡可以在 x8 或 x16 插槽中運作。不過，有些 x16 PCIe 插槽僅支援 PCIe 圖形卡；配接卡若安裝在這其中一個插槽，將會無法運作。如需 PCIe 插槽的相關資料，請參閱主機板的手冊。

圖 2：將配接卡安裝在 PCIe 插槽中



6. 配置和安裝主機電腦機箱中的 **SAS** 和 **SATA** 裝置。

如需瞭解是否有任何安裝前配置需求，請參閱裝置的文件。

7. 將配接卡連接到裝置。將適當纜線與一端要連接至配接卡的接頭連接，再與另一端要連接至背板接頭的適當接頭連接。

纜線的長度上限為 1 公尺（39.37 吋）。單一寬埠 SAS 裝置無法連接至不同 SAS 核心或 PDB 所控制的實體層。

請參閱 [ThinkSystem 伺服器文件中心](#)、選取您的產品，然後檢閱「內部纜線佈線」一節以取得詳細指示。

8. 讓安裝的配接卡獲得必要的空氣流通。

9. 開啟系統的電源。重新安裝電腦機殼，並重新連接 AC 電源線。確定儲存裝置的電源已在開啟主機電腦電源之前或同時開啟。開啟主機電腦的電源。如果在這些裝置開機之前開啟電腦的電源，則可能無法辨識這些裝置。

開機期間會出現 BIOS 訊息。韌體需要數秒鐘進行起始設定。配置公用程式會在數秒鐘後提示逾時。BIOS 訊息的第二部分會顯示配接卡控制器編號、韌體版本和快取 SDRAM 大小。配接卡的編號方式會遵循主機的主機板所使用的 PCIe 插槽掃描順序。

10. 選擇正確的儲存體設定檔。

11. 安裝作業系統驅動程式。配接卡可以在各種作業系統下運作。若要在這些作業系統下運作，您必須安裝軟體驅動程式。

配接卡的硬體安裝即完成。

## 第 3 章：標記、認證、合規性和安全特性

### 標記、認證和合規性

配接卡的設計和實作將電磁放射、無線電波頻率能量的磁化率和靜電放電的影響減至最低。

表 4：配接卡標記和認證

標記	符號	說明
澳大利亞和 紐西蘭 RCM		符合下列標準： <ul style="list-style-type: none"> <li>AS/NZS CISPR 32</li> <li>CISPR 32:2015，B 級</li> <li>AS/NZS CISPR 32:2015，B 級</li> </ul>
加拿大 EMC	加拿大 ICES-003 CLASS B 加拿大 NMB-003 CLASSE B CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)	符合下列標準： <ul style="list-style-type: none"> <li>ICES-003:2016 第 6 期：2016 年，B 級</li> <li>CAN/CSA CISPR 22-10</li> <li>CISPR 22:2008</li> </ul>
歐洲 (CE)		符合下列標準： <ul style="list-style-type: none"> <li>EN55022/EN55024 EN55032</li> <li>EN 55032:2015 +AC:2016，B 級</li> <li>EN 50022:2010 +AC:2011，B 級</li> <li>EN 55024:2010 +A1:2015</li> </ul>
韓國 (RRL)	 R-R-A8T-XXXXX	xxxxx = 型號 符合 KN32/KN35 測試需求。
台灣 (BSMI)	 D3B320 RoHS	符合下列標準： <ul style="list-style-type: none"> <li>CNS 13438</li> <li>CNS15663</li> </ul>

標記	符號	說明
美國/加拿大安全 (UL 認證)		<p>僅適用於 UL 認證 ITE 設備。</p> <p>符合下列標準：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UL 60950-1 第二版 2014-10-14 (資訊技術設備 - 安全 - 第 1 部分：一般需求)</li> <li>• CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 第二版 2014-10 (資訊技術設備 - 安全 - 第 1 部分：一般需求)</li> <li>• UL 62368-1 第二版</li> <li>• CAN/CSA C22.2 編號 62368-1-14</li> </ul>
CB 體系安全	—	<p>符合下列標準：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IEC 60950-1:2005 (第二版) + Am 1:2009 + Am 2:2013</li> <li>• EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013</li> <li>• IEC 62368-1:2014 (第二版)</li> <li>• EN 62368-1:2014+A11: 2017</li> </ul>
日本 (VCCI)		<p>符合下列標準：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V-3/2015.04, B 級</li> <li>• V-4/2012.04</li> <li>• VCCI-CISPR 32:2016</li> <li>• CISPR 32:2015</li> </ul>
美國/加拿大 (FCC)		<p>符合下列標準：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 47 CFR FCC 第 15 部分, B 分部, B 級</li> <li>• ANSI C63.4:2014</li> <li>• CISPR 32:2008</li> </ul>
摩洛哥 (CISPR)		<p>符合下列標準：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EN55022/EN55024 EN55032</li> <li>• EN 55032:2015 +AC:2016, B 級</li> <li>• EN 55022:2010 +AC:2011, B 級</li> <li>• EN 55024:2010 +A1:2015</li> </ul>
來源國家/地區	XXXX 製造	XXXX 表示來源國家/地區。

## 安全特性

所有三態儲存體配接卡均符合或超過 UL 可燃性等級 94 V0 的需求。每個裸板也都標示有供應商名稱或商標、類型和 UL 阻燃性等級。這些電路板安裝在 PCIe 匯流排插槽中，因此所有電壓皆低於 SELV 42.4 V 限制。

## 附錄 A：聲明

Lenovo 不見得會對所有國家或地區都提供本文件所提的各項產品、服務或功能。請洽詢當地的 Lenovo 業務代表，以取得當地目前提供的產品和服務之相關資訊。

本文件在提及 Lenovo 的產品、程式或服務時，不表示或暗示只能使用 Lenovo 的產品、程式或服務。只要未侵犯 Lenovo 之智慧財產權，任何功能相當之產品、程式或服務皆可取代 Lenovo 之產品、程式或服務。不過，其他產品、程式或服務，使用者必須自行負責作業之評估和驗證責任。

對於本文件所說明之主題內容，Lenovo 可能擁有其專利或正在進行專利申請。本文件之提供不代表使用者享有優惠，並且未提供任何專利或專利申請之授權。您可以書面提出查詢，來函請寄到：

**Lenovo (United States), Inc.**

**1009 Think Place**

**Morrisville, NC 27560**

**U.S.A.**

**Attention: Lenovo VP of Intellectual Property**

LENOVO 係以「現狀」提供本出版品，不提供任何明示或默示之保證，其中包括且不限於不違反規定、可商用性或特定目的之適用性的隱含保證。有些轄區在特定交易上，不允許排除明示或暗示的保證，因此，這項聲明不一定適合您。

本資訊中可能會有技術上或排版印刷上的訛誤。因此，Lenovo 會定期修訂；並將修訂後的內容納入新版中。Lenovo 可能會隨時改進及/或變更本出版品所提及的產品及/或程式，而不另行通知。

本文件中所述產品不適用於移植手術或其他的生命維持應用，因其功能失常有造成人員傷亡的可能。本文件中所包含的資訊不影響或變更 Lenovo 產品的規格或保證。本文件不會在 Lenovo 或協力廠商的智慧財產權以外提供任何明示或暗示的保證。本文件中包含的所有資訊均由特定環境取得，而且僅作為說明用途。在其他作業環境中獲得的結果可能有所差異。

Lenovo 得以各種 Lenovo 認為適當的方式使用或散佈貴客戶提供的任何資訊，而無需對貴客戶負責。

本資訊中任何對非 Lenovo 網站的敘述僅供參考，Lenovo 對該網站並不提供保證。該等網站提供之資料不屬於本 Lenovo 產品著作物，若要使用該等網站之資料，貴客戶必須自行承擔風險。

本文件中所含的任何效能資料是在控制環境中得出。因此，在其他作業環境中獲得的結果可能有明顯的差異。在開發層次的系統上可能有做過一些測量，但不保證這些測量在市面上普遍發行的系統上有相同的結果。再者，有些測定可能是透過推測方式來評估。實際結果可能不同。本文件的使用者應驗證其特定環境適用的資料。

## 商標

LENOVO 和 LENOVO 標誌是 Lenovo 的商標。

其他商標的所有權歸其各自擁有者所有。© 2022 Lenovo

**Lenovo**